

# 技術書典6 ご協賛資料

update:2019/2/15 企業ご担当者向け



開催趣旨、ご参考

## 開催趣旨

技術書典は技術書にフォーカスした技術共有と普及のためのイベントです。

ITエンジニアを中心に情報発信を試みるエンジニアと、より広くより深く技術を求めるエンジニアが出会う場を提供し、技術の普及と情報交換を目的としています。

第5回は2018年10月に池袋サンシャインシティ2Fにて開催し、約10,000名の方々にご参加いただきました。

# 開催規模

- 2016年06月 第1回 秋葉原にて開催。参加数は1,400名
- 2017年04月 第2回 秋葉原にて開催。参加数は3,400名
- 2017年04月 ニコニコ超会議2017併催「超技術書典」開催(約92,300名)
- 2017年10月 第3回 秋葉原にて開催。参加数は3,100名
- 2018年04月 第4回 秋葉原にて開催。参加数は6,380名
- 2018年10月 第5回 池袋サンシャインシティ2Fにて開催。参加数は10,000名

# ご参考

NHK NewsUp 文系も知りたい「技術書典」

<https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181011/k10011667311000.html>

マネ会：1日に7,500万円分の技術書が流通する「技術書典」の仕組みと挑戦

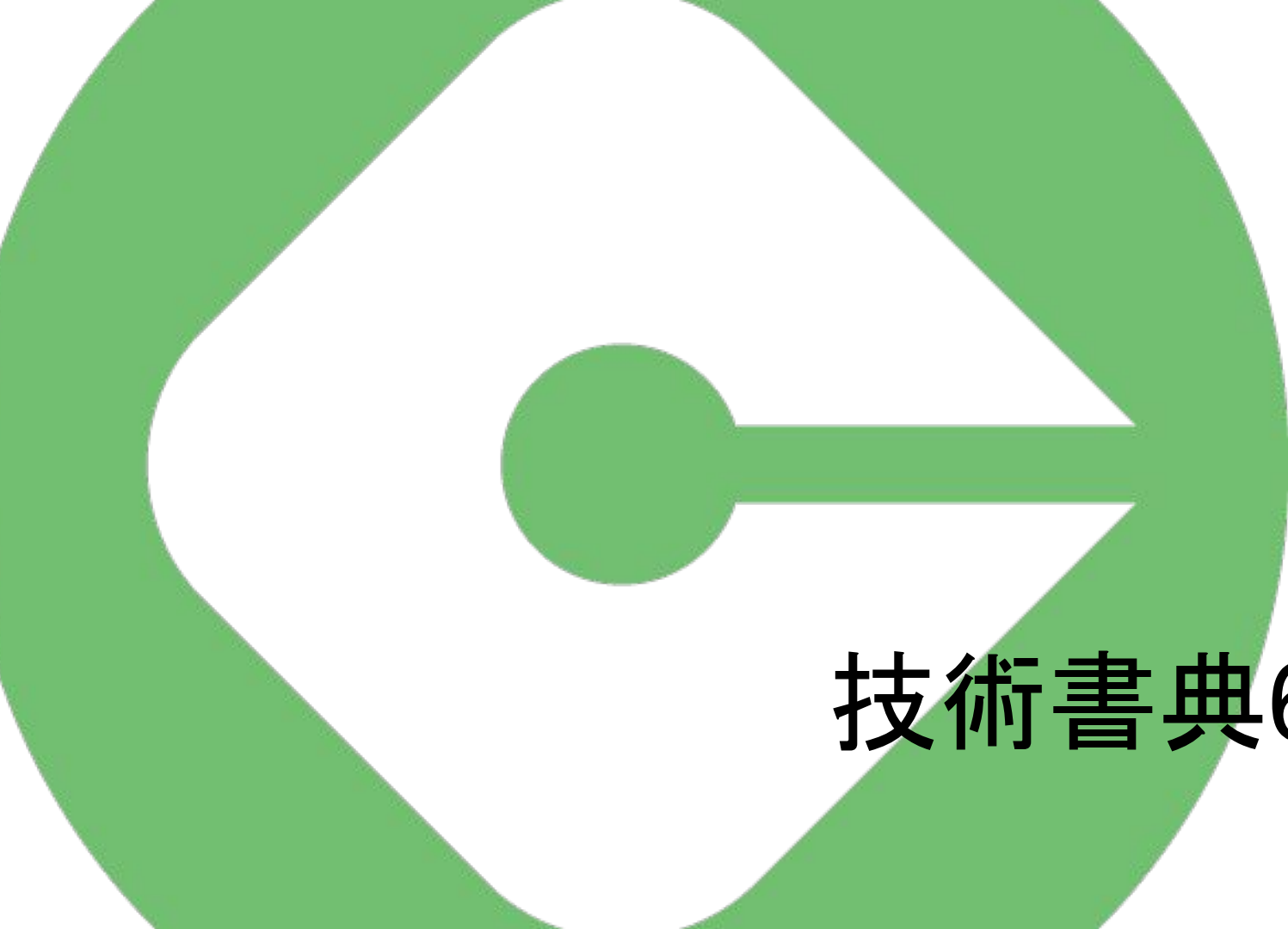
<https://hikakujoho.com/life/91846000004650>

#技術書典 4に一般参加してきましたレポート！

<https://zine.qiita.com/event-report/techbookfest4/>

「技術書典4」のサークル参加アンケート結果が公開、22%が初参加サークル、総頒布

数は約40000冊 <https://codezine.jp/article/detail/10972>



# 技術書典6 概要


# 開催概要

- 開催日 2019年4月14日(日)
- 会場 池袋サンシャインシティ2F 展示ホールD(文化会館ビル2F)
- 規模 出展参加450~480サークル(予想)
- 来場者 10,000人~15,000人(予想)
- 一般参加費 一般参加 有料化を検討中
- 主催 TechBooster / 達人出版会
- 連絡先: [support@techbooster.zendesk.com](mailto:support@techbooster.zendesk.com) (担当:日高)

# 会場イメージ(面積:3000平米)







スポンサーのご提案

# スポンサー種別

- ・ゴールド : **150万円** ブース出展プランです。大: 4m×2m程度。技術季報 1P掲載
- ・シルバー : **80万円** ブース出展プランです。小: 2m×2m程度。技術季報 1P掲載
- ・ブロンズ : **10万円** Webサイトへのロゴ掲載のみのお手軽プラン
- ・応援プラン : **30万円** 技術ジャンルを支援してみませんか？ **技術発信の応援プラン！**
- ・オプション : **別掲** バッグスポンサー(有償)・チラシ頒布(無償)

※「サークルの各作品販売ではない勧誘活動、宣伝活動はご遠慮ください」(スポンサーブース除く)

# ゴールド・シルバー展示ブース設営例

協賛プランのスペースは最大  
4m(机2本) x 2m(奥行)です。画像  
はゴールド相当です。

※当日は机と椅子以外の什器の用意はござ  
いません。テーブルクロスおよびロールアップ  
バナー、バックパネル等をご準備ください



お申込み先: [support@techbooster.zendesk.com](mailto:support@techbooster.zendesk.com)

# スポンサー比較表

お申込み先: [support@techbooster.zendesk.com](mailto:support@techbooster.zendesk.com)

種別	価格 (税別)	ブース	Webサイト ロゴ掲載	オプション		
				パンフレット 広告	チラシ 頒布	バッグ スポンサー
ゴールド	150万	大(4x2)	○	1ページ	頒布可	申込可
シルバー	80万	小(2x2)	○	1ページ	頒布可	申込可
ブロンズ	10万	-	○	-	-	-
応援プラン	30万	-	○	-	頒布可	-

※「サークルの各作品販売ではない勧誘活動、宣伝活動はご遠慮ください」(スポンサーブース除く)

# 応援プラン: 30万円

お申込み先: [support@techbooster.zendesk.com](mailto:support@techbooster.zendesk.com)

技術書典ではジャンルごとに区分を設けております。技術書典 6より各区分の目印となる旗を設置予定です(あ 01、か01など出展ブースの配置番号を表記)。

応援プランでは、こちらの旗に次の内容を掲載し、掲示します。

## 配置番号+御社ロゴ+技術ジャンル( Androidなど)

- ・特定技術への支援、認知度向上
- ・1ジャンル指定およびオプションのチラシ配布が含まれます

旗により、該当ジャンルで活動しているサークルがを見つけやすくなる、出展者支援につながる取り組みです。

※会場タイアップなど複数配置のご希望はご相談ください



# 応援プラン: 30万円

お申込み先: [support@techbooster.zendesk.com](mailto:support@techbooster.zendesk.com)

ジャンル例: JavaScript, 電子工作, Python, Android, 機械学習, iOS, Unity, Security, IoT, AWS, Go, Swift, 3D, ゲーム, デザイン, Raspberry Pi, TypeScript, Docker, インフラ, Linux, Webフロントエンド, VR, C++, API, Webアプリ, Node.js, React, Vue.js, Arduino, CSS, GCP, ネットワーク, ロボット, CI, Firebase, Kubernetes, OSS, テスト, C#, Kotlin, Ruby, UI, クラウド, 工学, 数学, AR, PHP, データ分析 他

※実際の入力に基づいた内容です。実際の配置が決定しましたら改めてご提案プランの表記調整をお願いしております



引用: [https://nobori-print.just-shop.jp/original/stream\\_flag.php](https://nobori-print.just-shop.jp/original/stream_flag.php)

# 有償オプションについて

お申込み先: [support@techbooster.zendesk.com](mailto:support@techbooster.zendesk.com)

## ・バッグスポンサー:50万円(最大2社)

公式配布のカバンへ企業ロゴを掲載いたします。裏・表各面1社限定となります。技術書典ロゴと一緒に掲載します

表:A社ロゴ+技術書典ロゴ

裏:B社ロゴ+技術書典ロゴ

※画像は技術書典2の実施例で、実際の構成とは異なります。5000個以上の大量発注となるため、色は在庫に依存し、指定が難しいことをご了承ください(複数色の組み合わせとなる場合があります)



引用元: <https://www.topgate.co.jp/techbookfest02>

# 無償オプションについて

お申込み先: [support@techbooster.zendesk.com](mailto:support@techbooster.zendesk.com)

## ・パンフレット広告:

ゴールド、シルバーで利用可能です。

公式パンフレット技術季報(5000部)に1ページ掲載可能です。

B5完全データでご用意ください(AIまたはPSDファイル、どちらもモノクロ、150dpi以上)  
裁ち落としが必要です。また技術書典事務局でノブルを入れる後加工を行います

## ・チラシ頒布:

ゴールド、シルバー、応援プランで利用可能です。

公式バッグと一緒に頒布する予定です。1協賛あたり1枚を上限とします。

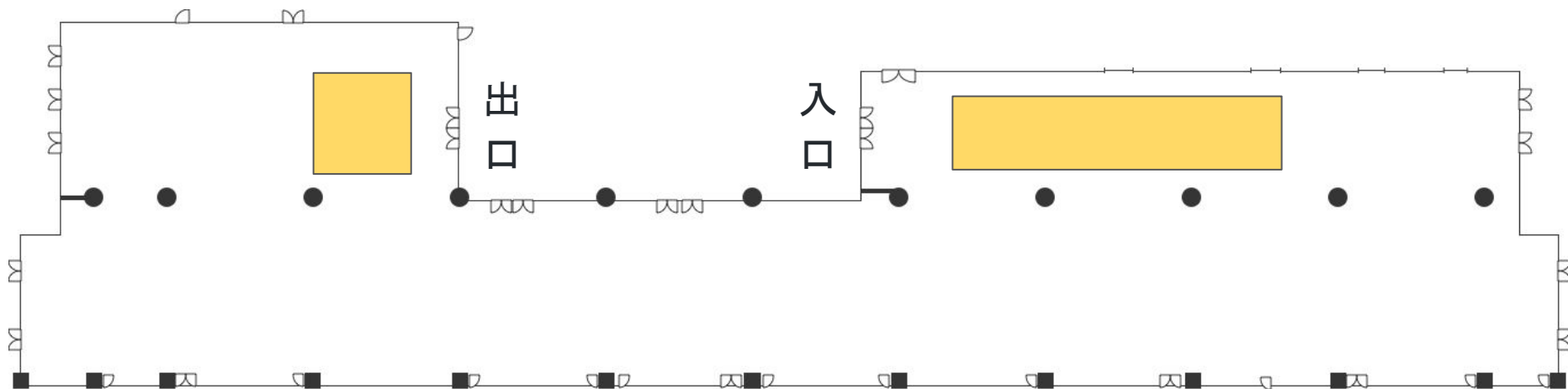
※バッグスポンサーが未成立の場合は会場入口での自由取得式の頒布となります。



# 会場について

お申込み先: [support@techbooster.zendesk.com](mailto:support@techbooster.zendesk.com)

入口／出口の黄色の箇所に協賛ブース配置予定です  
(お申込み確定順に入口部分から配置してまいります)



A large green circular logo on the left side of the page. Inside the circle is a stylized white shape that resembles a question mark or a speech bubble, with a horizontal line extending from its center to the right edge of the circle. The text 'FAQ ご質問と回答' is positioned to the right of the logo.

# FAQ ご質問と回答

# FAQ:会場、ブースについて

Q. スポンサーブース以外での活動は可能ですか？

A. 当日は最大で15000人の来場を予想しております。スポンサーブース外では原則活動いただけません。スタッフの指示に従っていただきますよう、お願い申し上げます。

Q. スポンサーが参加者にアピールできる場所がありますか？

A. ブースおよび応援プランのオプション「チラシ頒布」がご利用いただけます。チラシは5000部程度をめぐにご用意ください。チラシの送付先情報は決まり次第ご連絡いたします。

Q. すでに出展申込み済みです。スポンサーブースへの変更は可能ですか？

A. はい。可能です。お申し込み時に合わせてご連絡ください。

お問い合わせ: [support@techbooster.zendesk.com](mailto:support@techbooster.zendesk.com)

# FAQ: 掲載、企画について

Q. 技術書典に関連して企画を検討しているのですが、どうすればよいですか？

A. ご検討ありがとうございます。技術書典事務局までご連絡ください。

Q. 技術書典のロゴ、名称を利用したいのですが、どうすればよいですか？

A. ご検討ありがとうございます。技術書典事務局までご連絡ください。

お問い合わせ: [support@techbooster.zendesk.com](mailto:support@techbooster.zendesk.com)

# FAQ: 頒布について

Q. パンフレットは来場者全員に配布されますか？

A. パンフレットはできるだけ多くの来場者にご購入いただきたいと考えておりますが購入を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

Q. パンフレットは何部配布しますか？

A. 配布予定部数は5,000部です。

Q. チラシ頒布オプション以外で、来場者にチラシやステッカーを配布できますか？

A. シルバー以上であればスポンサーブースがご利用いただけます。運営ブースそばにて配布スペースを用意する予定がありますので、そちらに配布物を置くことができます。来場者全員に配布する手段は特に用意しておりません。

お問い合わせ: [support@techbooster.zendesk.com](mailto:support@techbooster.zendesk.com)

# FAQ: 協賛ブースについて

Q. 無料のチラシなどのみの配布でもよいでしょうか？

A. はい。協賛ブースで配布いただけます(有料・無料を問いません)

Q. 弊社社員の頒布物を紹介・頒布してもいいでしょうか？

A. はい。社員の技術発信を支援ください(有料・無料を問いません)。

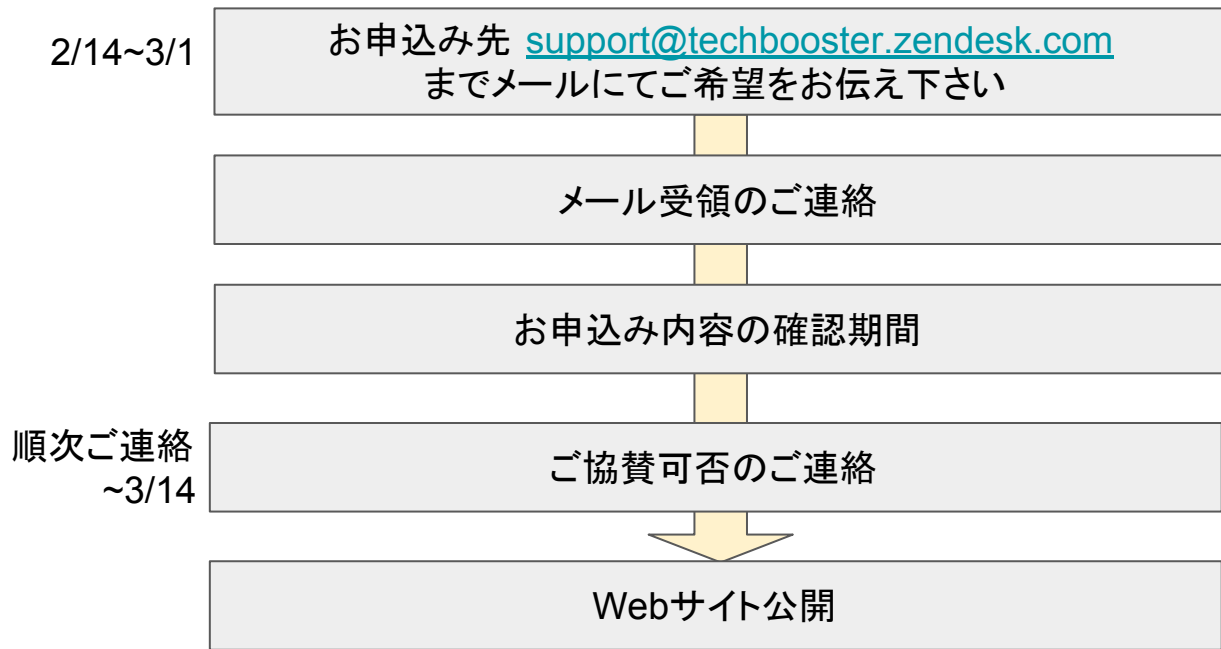
Q. 協賛ブースでは、どのようなことができますか？

A. 過去にはステッカーやシール、プライズなどの頒布がございました。ブース内での広報採用活動(社員募集中などのPR)、プロダクト紹介も行っていますが電源のご用意がございません。ノートPCやデモ機など、バッテリーのついた展示物またはパネル等をご用意ください。

お問い合わせ: [support@techbooster.zendesk.com](mailto:support@techbooster.zendesk.com)

# お申込み手順

お申込み先: [support@techbooster.zendesk.com](mailto:support@techbooster.zendesk.com)



大変多くのお問い合わせを頂いております。すべての企業さまに検討いただくためにも、一定期間受付し、お申込み内容を確認させていただく予定です。

プランによっては、ご希望に沿いかねます旨、大変恐縮ながら、ご了承ください。

# お申込みについて

お申込み先: [support@techbooster.zendesk.com](mailto:support@techbooster.zendesk.com)

- ・いずれのプランも法人さまのみ承っております。  
※個人および複数の法人による共同申込みは承っておりません
- ・スペースが不足する懸念がございます  
ご協賛可否につきまして詳細を開示する予定はございません  
予めご了承のうえ、お申し込みください。
- ・ご協賛金は3月末または4月末締めでのお支払いをお願いしております